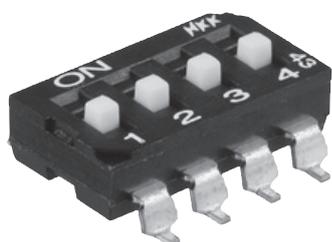


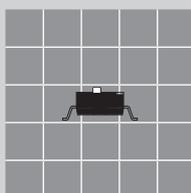
ディップスライドスイッチ



JS02シリーズ

特長・共通仕様	626
ディップスライドスイッチ	627
包装形態・取扱い説明	628

原寸大



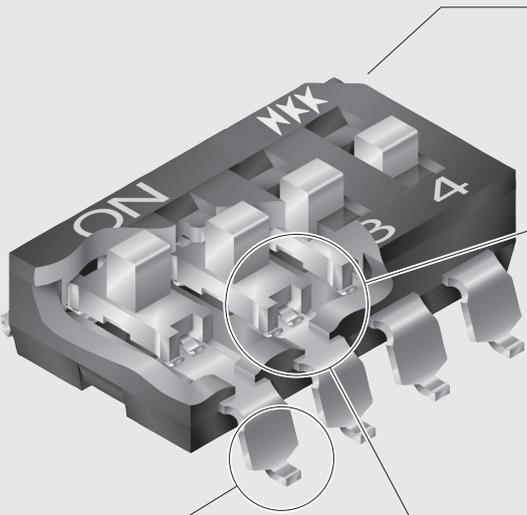
JS02

RoHS

SMD DIP

特長・共通仕様

●ロープライス!! ●2点摺動接触方式採用!!



高耐熱性樹脂を採用
高耐熱性樹脂の採用により、赤外線リフロー等による鉛フリーはんだ付けが可能です。

2点摺動接触方式採用
接点部は2点摺動接触方式による、ツインコンタクトとセルフクリーニング効果により、高い接触信頼性を実現しました。

金メッキ接点採用
金メッキ接点を採用していますので、酸化・硫化等の影響が少なく、安定した接触抵抗が得られ、耐環境性にも優れています。

UL 94V-0のケース
ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用しています。

ガルウィング式を採用
ガルウィング式なので、はんだ付け状態の確認が容易です。

JS02

スライド

RoHS

SMD

DIP

切替方式

JS02：ノンショータイング

共通仕様			
電流容量 AC/DC共通	スイッチング定格	DC 24V 25mA	ストローク 0.8mm
	ノンスイッチング定格	DC 50V 0.1A	
接触抵抗	50mΩ以下	はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合：ランクB ▶リフローの場合：ランクB 「取扱説明／はんだ付け」D-8～D-9ページ参照
絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ以上		
耐電圧	AC 500V 1分間以上		
機械的開閉耐久性	2,000回以上		
電氣的開閉耐久性	2,000回以上		
使用温度範囲		-25～+70℃	

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ～内をご確認ください。

JS02



RoHS

SMD

DIP

●ディップスライドスイッチ

4 極	<p>JS02-04AP4</p>	<p>プリント基板取付パターン寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)</p>
8 極	<p>JS02-08AP4</p>	<p>プリント基板取付パターン寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)</p>

端子平坦度

端子平坦度 0.15以下

JS02

● 包装形態・取扱い説明

包装形態

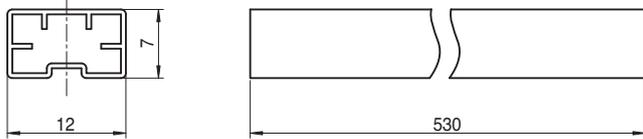
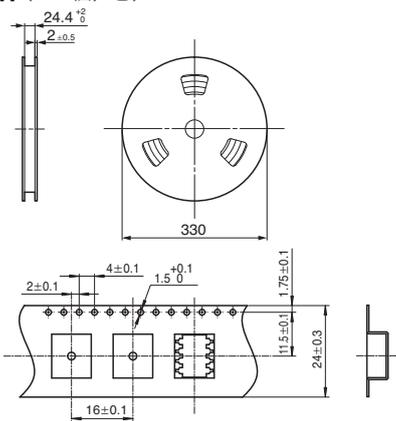
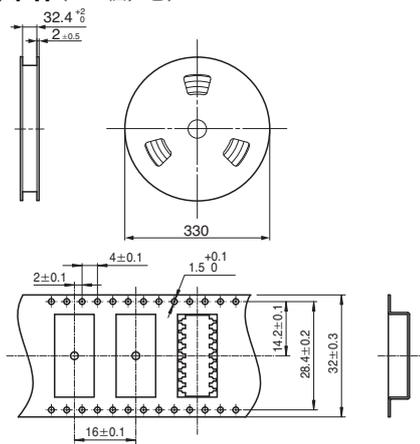
JS02の包装形態はマガジンスティック包装とキャリアテープ包装となります。

包装仕様記号

マガジンスティック包装：-ST

キャリアテープ包装：-TP

商品名の末尾に包装仕様記号を付記してご注文くださいますようお願い致します。ご購入は包装単位をお願い致します。

マガジンスティック仕様	
<p>JS02-04AP4-ST (46個/本) JS02-08AP4-ST (24個/本)</p> 	
キャリアテープ仕様	
<p>JS02-04AP4-TP (500個/巻)</p> 	<p>JS02-08AP4-TP (500個/巻)</p> 

JS02

スライド

RoHS

SMD

DIP

取扱い説明

はんだ付けについて

リフロー後、操作部が変色する場合がありますが機能上、問題はありません。

丸洗い洗浄はできません

はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をお使いください。

取付けについて

はんだ付け後は、プリント基板のソリ等で端子部に機械的ストレスが加わらないようご注意ください。